

杭州晶华微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他
参与单位名称	晖鸿投资
时间	2026 年 7 月 16 日
地点	线下会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：纪臻
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍环节 简单介绍公司发展历程和业务情况。 二、问答环节 Q1：公司有哪些产品线布局？ 答：公司始终专注于高性能模拟及数模混合集成电路的研发与应用，深耕带有高精度 ADC 的信号处理 SoC 芯片技术，面向医疗健康、工控仪表、智能家电、电池管理等下游终端应用市场，整合算法及应用解决方案，为客户提供高品质、高性价比的优质产品。此外，为更好满足现有客户需求并与现有产品线形成配套（如医疗健康领域的动态血糖监测 CGM、电池管理领域的两轮车应用等），实现“AFE+MCU+无线传输+数据分析+应用方案”的全链条服务能力，公司于 2025 年新设了物联网无线传输产品线。物联

	网无线传输市场空间广阔，该布局也将助力公司拓展增量市场。 Q2：公司产品线的营收占比和毛利率情况如何？ 答：2026 年一季度，公司医疗健康芯片产品收入占比为 37.36%，工业仪表芯片产品收入占比为 38.83%，智能感知芯片产品收入占比为 22.52%，电池管理芯片产品收入占比 1.29%。前述各产品线 2025 年度的毛利率分别是 35.34%、77.28%、30.45%和 18.57%。2026 年一季度公司主营业务毛利率 50.57%，其中晶华微主营业务毛利率 56.22%，子公司晶华智芯主营业务毛利率 30.08%。 Q3：请问公司电池管理产品线何时放量。 答：公司已构建覆盖单节高精度锂电保护芯片、3-17 串 BMS 模拟前端芯片和电量计芯片的完整解决方案，满足消费电子、电动工具，智能清洁家居到轻型电动车、无人机和储能系统等多元化应用场景的需求。公司 BMS 芯片已成功导入多家客户实现批量出货，并逐步导入行业头部客户和知名终端品牌，产品性能与可靠性得到市场验证和认可，产品规模放量销售尚需时间。 Q4：是否会继续关注并购机会？ 答：考虑到行业周期发展的情况，公司会适当关注并购机会。若有具体并购计划或实质性进展，公司将严格按照相关法律法规及信息披露要求，及时履行审议程序并对外公告。
附件清单	无
日期	2026 年 7 月 17 日